

2026년 차세대 반도체 패키징 산업전 시스템반도체 OSAT 전문교육(세미나)

일 시 2026.08.27.(목) 14:00 ~
신청기간 2026.08.25.(화) 18:00 까지
장 소 수원컨벤션센터 회의실 104호

시스템반도체 OSAT 분야 교육/세미나를 통한 네트워킹 場을 마련하였으니 많은 참석 바랍니다.

지원사업

- 경기도 시스템반도체 OSAT 분야 기술개발 지원사업
- 1인 창조기업 지원사업

세부일정

시 간		내 용	비 고
13:30 - 14:00	(30')	등 록	
14:00 - 14:05	(5')	참석자 확인 및 일정 안내	
14:05 - 14:35	(30')	(발표1) Native Architectural Support for Efficient Generative AI: Leveraging AI Model Properties to Redesign Computer Architecture	Prof. Freddy Gabbay (Hebrew University of Jerusalem)
14:35 - 15:05	(30')	(발표2) 반도체 패키징 기술의 Multi-physics 관점과 사례	윤상원 교수(서울대학교)
15:05 - 15:35	(30')	(발표3) OSAT형 차세대 아날로그 반도체 테스트 및 기판설계 기술	김병호 교수(한양대학교)
15:35 - 16:05	(30')	(발표4) 수율을 고려한 Cu-Cu 하이브리드 본딩 공정 윈도우 결정 방법	박경호 팀장(한국나노기술원)
16:05 -	-	참석자 네트워킹	

문 의

한국나노기술원 대외협력처

✉ baeki.chung@kanc.re.kr

☎ 031-546-6530

신청방법

신청기간 2026.08.25.(화) 18:00까지

① QR코드 스캔하기

② 링크 주소 접속하기 <https://m.site.naver.com/2d2tC>

※ 차세대 반도체 패키징 산업전 참가는 별도 신청

https://sjinfotec.com/asps2026/pre_registration/KOR/

사전신청

▼ QR코드 스캔 후
네이버폼으로 신청 접수



주 최



주 관

